

平成 27 年 2 月 3 日

各 位

(一社) 日本溶射学会 関東支部
支部長 高橋 智
[公印略]

(一社) 日本溶射学会 関東支部 平成 26 年度 第 4 回支部講演会開催のお知らせ

下記の要領で平成 26 年度第 4 回支部講演会を開催いたします。各位におかれましては、是非ご参加いただきたく、ご案内申し上げます。

日 時 平成 27 年 3 月 5 日 (木) 13:30~17:20
会 場 首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス
会議室 D・E

〔東京都千代田区外神田 1-18-13
秋葉原ダイビル 12 階 1202 室
事務局 Tel 03-5294-0250〕

参加費 3,000 円、但し学生は無料

申込方法

電子メールにて、「第 4 回支部講演会参加希望」と題し

①ご芳名、②ご所属機関、③懇親会ご出席をご連絡下さい。

【申込先】 高橋 智 (E-mail: takahashi-satoru@tmu.ac.jp)

【申込期限】 平成 27 年 2 月 26 日 (木)



プログラム

13:15~ 受付

13:30~13:50 開会の挨拶・自己紹介

13:50~14:30 「金属管入り光ファイバーの紹介とファイバーセンシングについて」
日鐵住金溶接工業 (株) オプト事業部 市村 治通 氏

14:30~15:10 技術紹介
「高速度カメラ及び応用事例のご紹介 (実演付き)」
(株) フォトロン 東日本国内マーケティンググループ 田中 崇司 氏、内野 真喜 氏

15:10~15:40 休憩

15:40~16:20 「建築設備配管の腐食と防食」
新菱冷熱工業 (株) 技術統括本部 中央研究所 松川 安樹 氏

16:20~17:00 「低圧型コールドスプレー法によるチタン酸化皮膜のナノ構造解析」
(株) 東芝 電力・社会システム技術開発センター 和田 国彦 氏、草野 貴史 氏

17:00~17:10 今期の活動報告

17:10~17:20 閉会の挨拶

17:40~19:40 懇親会、5,000 円/人 (秋葉原駅周辺のお店にて)

以上